

100% nuovo e di alta qualità !!

Il flusso di colofonia è usato per facilitare la saldatura.

Pulisce e previene l'ossidazione del metallo che consente alla saldatura di creare legami meccanici ed elettrici forti e di lunga durata.

Agisce anche come agente bagnante, aumentando il flusso di saldatura e l'efficienza del processo di saldatura.

Perfetto per telefoni cellulari, schede per PC e altre sofisticate tecnologie di saldatura a flusso elettronico a livello di chip.

specificazioni

Prodotto: BST-706

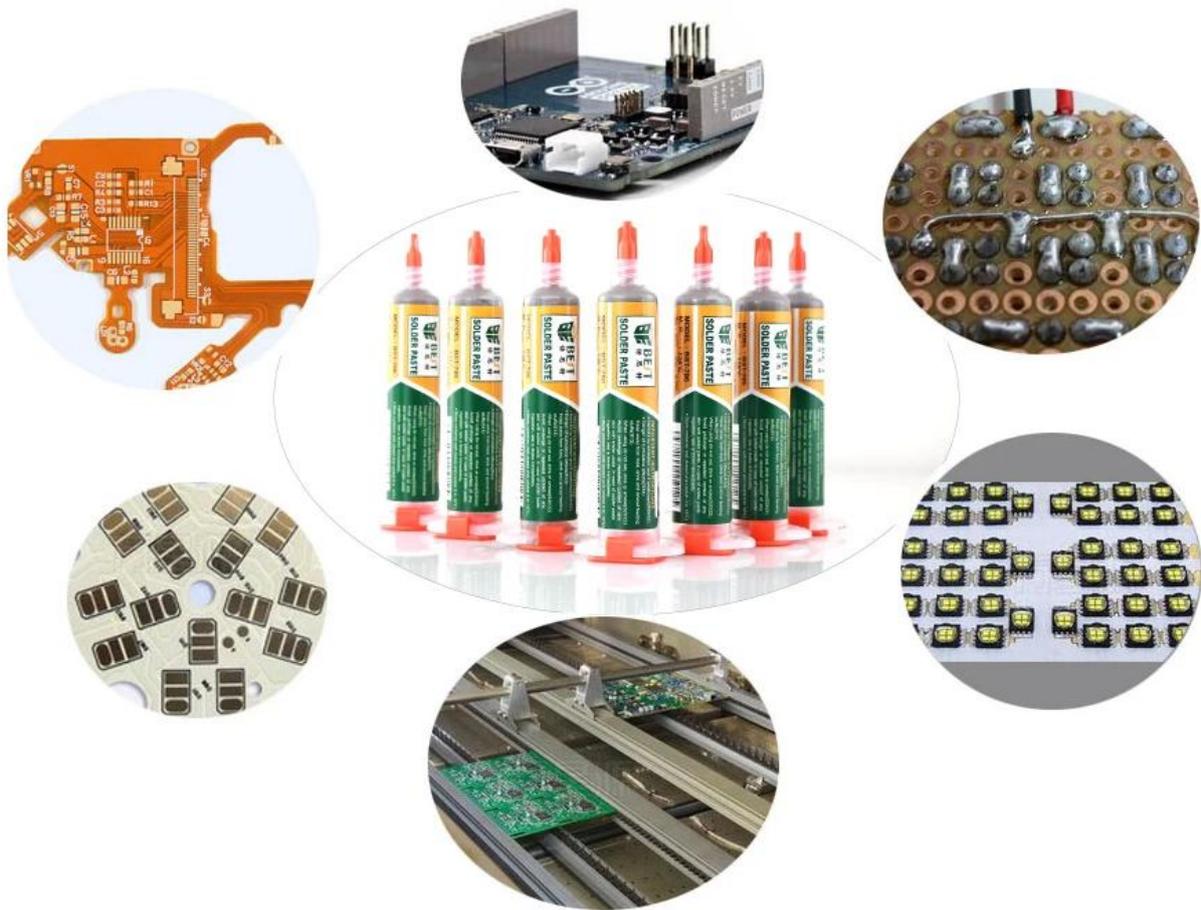
Punto di fusione: 138 °C

Volume: 10cc

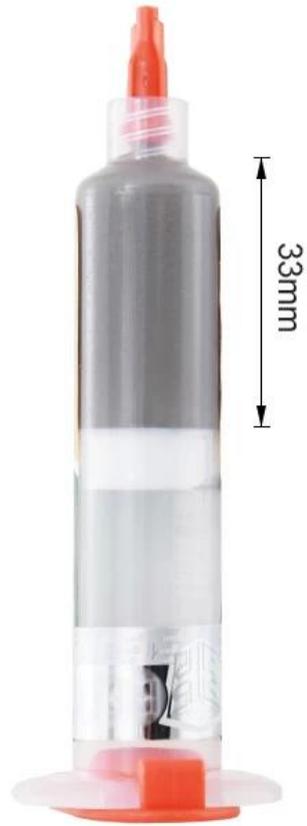
Peso: 38g

Ingredienti: Sn99%, Cu0.7%, Ag0.3%

PRODUCT USAGE



PRODUCT SIZE





Brand: BEST

Model Number:706

Melting point:138°C

Ingredients: Sn99% Cu0.7% Ag0.3%

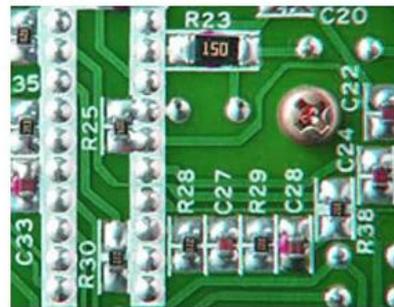
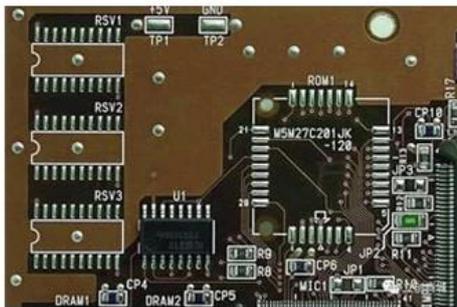
Volume:10cc

Weight: 38g

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.



High impedance, full and bright solder, low residue



PRODUCT PHOTOGRAPH



